CLIPPEDIMAGE= JP402265248A

PAT-NO: JP402265248A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02265248 A

TITLE: MANUFACTURE OF MOS-TYPE TRANSISTOR

PUBN-DATE: October 30, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURIYAMA, HIROKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRON CORP

N/A

APPL-NO: JP01085691 APPL-DATE: April 6, 1989

INT-CL_(IPC): H01L021/336; H01L021/265; H01L029/62; H01L029/784

US-CL-CURRENT: 438/FOR.204,438/FOR.351,438/305,438/586

ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance reliability of a transistor by a method wherein an insulating film is formed on a semiconductor substrate, polysilicon is grown on the insulating film and an impurity concentration in the polysilicon has a negative concentration gradient from the upper end to the lower end of the polysilicon.

CONSTITUTION: A substrate 5 is oxidized thermally; a gate oxide film 2 is formed; polysilicon 1 for gate electrode use is grown on the film 2; in addition, ions are implanted into its whole surface; the polysilicon 1 having an impurity concentration gradient is formed; then, a gate electrode part is masked; after that, the polysilicon is etched; an impurity concentration in the polysilicon 1 is made small as it approaches the substrate 5. Then, impurity ions are implanted into a part where a film thickness of the polysilicon is thin under a condition that the ions penetrate; an impurity diffusion region (of a low concentration) 3 is formed; in addition, ions are implanted by making use of the polysilicon diffusion region (of a high concentration) 4 is formed. As a result, an electric field is concentrated in the impurity region 3; since a trap level of the thermal oxide film 2 is small, hot carriers are hardly trapped. Thereby, reliability of a transistor can be enhanced.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

⑲ 日本 国 特 許 庁 (J P)

⑩ 特 許 出 願 公 閉

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-265248

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)10月30日

H 01 L 21/336

7638-5F G

> 8422-5F H 01 L

3 0 1

7522-5F 21/265

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称

MOS型トランジスタの製造方法

②特 頤 平1-85691

顧 平1(1989)4月6日 22)出

@発 明 者 栗 Ш

宏 子

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

29/78

松下電子工業株式会社 60年 頭 人

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 星野 恒司

明

1. 発明の名称

MOS型トランジスタの製造方法

2. 特許請求の範囲

半遊体洗板上に絶縁膜を形成し、前記絶縁膜上 にポリシリコンを成長させ、前記ポリシリコン中 の不統物波度がポリシリコン上端から下端へ負の 譲度勾配をもつようにすることを特徴とするMO S型トランジスタの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、MOS型トランジスタ、特にLDD (Lightly Doped Drain)構造を有するトランジス タの製造方法に関する。

(従来の技術)

トランジスタが微細化されるに伴ない、ドレイ ン近傍に電界が集中しホットキャリアが発生し、 閩旗変動等の特性劣化を引き起こす。従来、この 館界を扱和するために第3回に示すように、2種 類の不純物濃度を有し、チャネル側に低濃度の不 **越物領域がくる構造即ちLDD構造のトランジス** タが多く使用されている。第3回において、6は ポリシリコン、7はゲート酸化膜、8はスペーサ - 、 9 は不純物拡散領域(低濃度)、10は不純物拡 徴領域(高濃度)、IIは基板である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来のLDD構造のトラン ジスタは、以前のトランジスタよりホットキャリ アの発生は抑えられているものの皆無ではなく、 しかもホットキャリアの発生する箇所がスペーサ 一の下となり、このスペーサーは気相成長した酸 化膜であるためトラップ準位が多くトラップされ 易い、さらにスペーサーには強制的に配位を与え ないので、トラップされたホットキャリアは直接 チャネル部に影響を及ぼすことになる。

木苑明は上記従来の問題を解決するMOS型ト ランジスタの製造方法を提供することを目的とす るものである.

(課題を解決するための手段)

(作用)

ッチングを行うと、ポリシリコン中の不純物濃度は基板に近づくにつれて小さくなる。例えば SF。を用いたプラズマエッチングをすると、ポリシリコン中のイオン注入による不純物濃度プロファイルに対応した第2図(c)に示されるポリシリコンエッチング形状が形成される。

次に、ポリシリコン膜厚の薄い部分のみ不純物イオンが突き抜ける条件でイオン注入を行うと、基板 5 に不純物拡散領域(低濃度) 3 が形成される(第 2 図(d))。 さらに、ポリシリコンの設厚の大小にかかわらずポリシリコンが注入マスクとなる条件でイオン注入を行うと、不純物拡散領域(高濃度) 4 が形成され(第 2 図(e))、第 1 図のLDD 標造のトランジスタを得ることができる。

(発明の効果)

本発明は上記実施例から明らかなように、トランジスタの信頼性向上が大きく図られたLDD棉造のトランジスタを形成することができる。また、従来のLDD構造を形成する時のようなスペーサーを必要としないため、気相成長及びエッチング

クタンスの低下のないトランジスタを領逸することができる。

(実施例)

第1図は本発明の一実施例の工程によって製造されたトランジスタの構造所面を示す図である。第1図において、1はポリシリコン、2はゲート酸化膜、3は不純物拡散領域(低濃度)、4は不純物拡散領域(高濃度)、5は基板である。

第2図は本発明の一実施例の工程を示す図である。第2図において、数字1~5は第1図の対応する数字と同一の内容を示している。

次に本発明の製造方法を説明する。基板 5 を熟 酸化しゲート酸化膜 2 を形成する (第 2 図(a))。 次にゲート酸化膜 2 上にゲート電極用のポリシリコン 1 の長させ、さらにポリシリコン 1 の全 にイオン注入を行うと不純物濃度 勾配をもつポリ シリコンが形成される (第 2 図(b))。このとき、 不純物 イオンが基板 5 に突き抜けないように加速 電圧を設定する必要がある。次に、ゲート電便部 にレジストによりマスクをした後ポリシリコン

の工程が省略できる効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の製造方法によって 製造されたLDD構造のトランジスタの断面図、 第2回は本発明の一実施例の製造方法の工程図、 第3回は従来のLDD構造のトランジスタの断面 図である。

1,6 … ポリシリコン、2,7 … ゲート酸化膜、3,9 … 不統物拡散領域 (低濃度)、4,10 … 不統物拡散領域 (高濃度)、5,11 … 基板、8 … スペーサー。

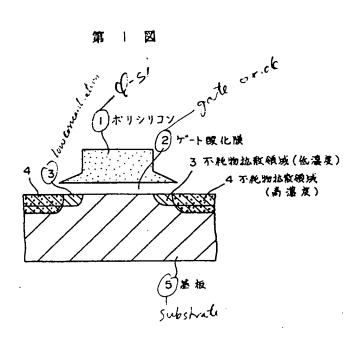
特許出顧人 松下電子工業株式会社

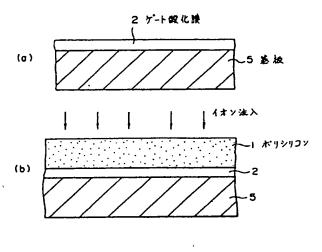
代理人 虽 野 恒

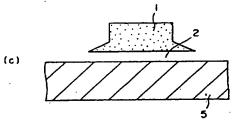


特開平2-265248(3)

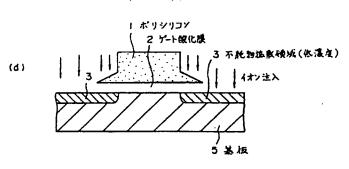
第 2 図

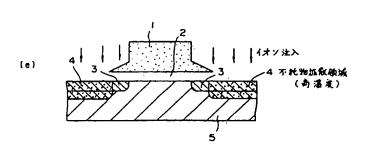












第3図

